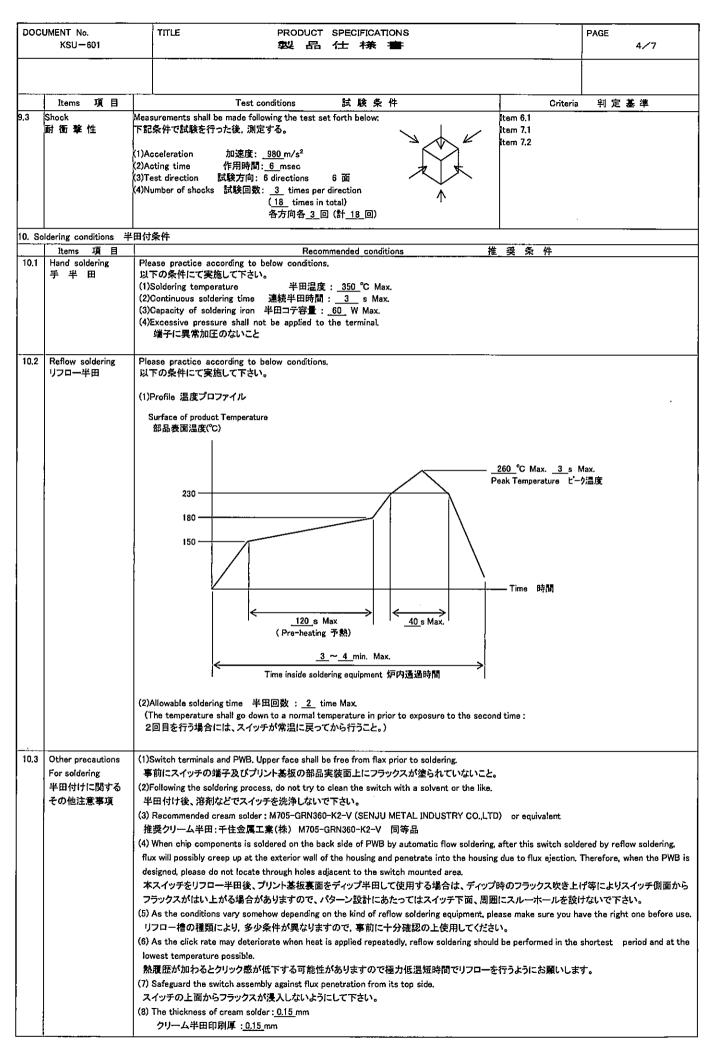
DOCL	JMENT No.		TITLE	- DPC	DUCT SPE	CIFICATIONS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		PAGE
DOOL	KSU-601		,,,,,,,,						1/7
					製品化				
BACK	GROUND								
1. Ger	neral 一般事項								
	pplication	適用範	图 This specification	covers the requi	rements for tac	tswitches which h	ave no key top.		
			この規格書は、	キートップなしのタ	クトスイッチにつ	いて 適用する。			
1.2 0	perating tempe	rature ra	_			ıumidity, normal aiı			
								al function within su	ch temperatures.
125	Storage tempera					する温度範囲を言 numidity, normal air		. 学 (正)	
	est conditions						•	tests are as follows.	
			_	持に規定がない限					
			Normal tem	perature 常	温:(Tempe	rature 温度 5~3	15°C)		
			Normal hum			humidity 湿度 2			
			Normal air p			ssure 気圧 86~1 onducted at the fo	-		
				inoni judgement, 義を生じた場合は			MOWING CONDITIONS	•	
			Ambient ter		度: 20±2°				
			Relative hu	midity 相対	湿度: 60~709	6			
			Air pressure			6kPa {860~1060n	-		
			Switch shall be mo		-		ating.		
			スイッチは回路基	似から汗かないよ	プに取り切りる。	•			
2. App	earance, style a	and dime	nsions 外観、形状、寸)	去					
	ppearance 外				ct the serviceal	bility of the produc	ot,		
		_		俗があってはなられ					
2,2 5	ityle and dimens	sions #3	状、寸法 Refer to t	the assembly draw	vings. 製品図[こよる。			
3. Tvo	e of actuating	動作形	Tactile feedback	タクティールこ	フィードバック				
,,	g.								
4. Cor	ntact arrangeme	nt 回路	<u> </u>						
. n.	· ren late		(Details of cont	tact arrangement	are given in the	assembly drawing	rs 回路の詳細	は製品図による)	
	ings 定格 faximum ratings	易大気	格 <u>16 V DC 50</u>	mΑ					
	finimum ratings		— —						
	_		- <u>-</u> -	.•					
6. Ele	ctrical specificat		式的性能						
0.1	Items 項			st conditions	試験组		t	Criteria	判定基準
6.1	Contact resista 接触抵抗		Applying a below static lo スイッチ操作部中央に下			asurements snau	ре таце,	<u>100 m</u> Ω Max.	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ľ	(1) Depression	押压力:7N					
			(2) Measuring method 3	則定方法:1 kHz	small-current c	ontact resistance	meter or voltage		
				•	ethod at 5VDC				
				I KHZ DX:	少電流接触抵抗	抗計、又はDC5V 10	UMA電圧降下法		
6.2	Insulation		leasurements shall be n	_	test set forth b	elow;		_100 MΩ Min,	
	resistance 絶縁抵抗		ド記条件で試験を行った (1) Test voltage の)	:後, 測定する。 加電圧: 100 V [20 5 - 1				
	和 報 担 加		(2) Applied position ED:			d if there is a met	al frame		
]		(a) to period position of the		erminals and gr		,		
				端子間, 金	属フレームがあ	る場合は、端子と	金属フレーム間		
6.3	Voltage proof	- ,	Measurements shall be n	nade following the	test set forth b	alour		There shall be no bi	reakdowa
0.0	耐電圧		下記条件で試験を行った		1631 361 101111 1	,6.04,		絶縁破壊のないこと	
			(1)Test voltage 印加電		(50~60Hz)				
		1	(2)Duration 印加時間						
		- 1	(3)Applied position 印力				tal frame,		
		- 1			terminals and g A属フレー んがね	round (frame) ある場合は, 端子と	金属フレーム		
		1				5 E-101 -101 -101 -			
								DSGD. Fel	0.25.2015 T. Jozanna 25.2015
				1			<u>-</u>	- 5	T Trosa ra
								CHKD, Eab	3 h 3 = 1 h
				+ +		1		Tep:	20,200 20
								<i>}</i> /	. 25. 2015
								APPD. Feb	. 25. 2015
DAGE	SAND	В	CKCBOTIND	DATE	400D	CHAD	2000	┤ ˙Ž⁄	- Wommil

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSU-601		製品仕様書	2/7
<u> </u>	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4	ON bounce : 10 ms Max.
	バウンス	operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、ON時及びOFF時	OFF bounce: 10 ms Max.
	!	のパウンスを測定する。	
	!		
		Switch	
		Uscilloscop	
	!		
	1	"ON" G G G G G G FF"	
	'		
	'		
	'	l —inn inni—	
	'		
	'		
	'		
 -			<u> </u>
7. Med	chanical specification	機械的性能	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7,1	ا بسايدا	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually	3.5_±_0.6_N
	作動力	increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured.	
	'	Switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加	
	'	え、操作部が停止するまでの最大荷量を測定する。	ļ
7.2	Travel	Place the switch such that the direction of switch operation is vertical. Apply the specified	0.7 ± 0.3 mm
	移動量	static force to the center of the stem. Measure the switch total height from housing bottom	<u> </u>
		face when switch makes ON.	
	!	スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重を加 フィッチがONオスキズの95巻を測定オス	
:	!	え、スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) force	
7,3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and,	0,5 N Min.
,	復帰力	upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to	<u>0.5</u> N 1911 C
		return tot its free position shall be measured.	
		スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操	
		作部が復帰する力を測定する。 	
7.4	ا تسمقه مانيا	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below	Function as a switch (Turn on, and turn it off)
	ストッパー強度 	static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷	スイッチとして機能すること。(ON, OFFすること。)
		スイッテの探作の向か空間になる様にスイッテを設置し、スイッテの操作の向へ以下の静何 量を加える。	
		(1) Depression 押圧力: <u>50</u> N	
	l	(2) Time 時間: <u>15</u> s	·
7.5		Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the	<u>5</u> N
	ステム抜去強度	maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall	
		be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向に	
		操作部を引っ張って抜けない力である。	
2 5			<u> </u>
8. Env	vironmental specification		attal order state 200
0.1	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Item 6. Item 7.1
	耐寒性	I	Item 7.2
		(1) Temperature 温 度: <u>-40</u> ± <u>2</u> ℃	
!		(2) Time 時間: 1000 h	
	<u> </u>	(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	
8.2		- · · ·	Item 6,
	M SG IT	l a	Item 7.1 Item 7.2
		(1) Temperature 温 度: <u>90 ± 2</u> °C	
		(2) Time 時 聞 : 1000 h	
8.3		Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1):
		humidity conditions for 1 h before measurements are made:	500 mΩ Max.
	耐湿性	次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温 度: <u>60</u> ± <u>2</u> ℃	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): 10 MΩ Min.
		l	Item 6.3
			Item 6.4
		(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1
1 /	1	·	Item 7.2

DOC	UMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	
KSU-601		製品仕様書		3/7	
	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
8.4	Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A = +90 °C B = -40 °C C = 2 h D = 1 h E = 2 h F = 1 h	Item 6. Item 7.1 Item 7.2		
	,	C D E F (1) Number of cycles サイクル数: 166 cycles			
8.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H ₂ S) 耐硫化ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常湿、常湿中に1時間放置し、2~3回操作後、測定する。 (1) Concentration of H ₂ S gas. H ₂ Sガス濃度: 1 ppm (2) Temperature 温度: 40 ± 2 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	Contact resistance 1 Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):	
8.6	Resistance to sulfur dioxide. (SO ₂) 耐亜硫酸ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回操作後、測定する。 (1) Concentration of SO₂ gas. SO₂ガス濃度: 10_ppm (2) Temperature 温度度: 40 ± 2 ℃ (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240_h	Contact resistance 1Ω Max.	接触抵抗(Item 6.1):	
8.7	rotection 保護構造 IP6X equivalent IP6X相当	-Dust protection 保護(塵埃) Let the test semples be exposed to the below test condition. After the test, measurement shall be made. 次の(1)~(4)の試験後、測定する。 (1) Amount of talc タルクの量: 2 kg/m3 (2) Time of circulation 循環の時間: 8 h (3) Simply leave switch itself inside dust chamber. スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。	Contact resistance { 100 mΩ Max. No penetration of durinside of switch. 塵埃の浸入なきこと	- 	
	IPX7	(4) Dusts shall be removed. 表面の塵埃は取り除く。 ・Water protection 保護(水) Let the test samples be exposed to the below test condition. Measurement shall be made after 1 hr soak at normal temperature/humidity. 次の(1)ー(4)の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Depth of Immersion 浸漬深さ: 1 m (height from the top of switch and water surface スイッチの上端から水面までの距離) (2) Duration of Immersion 浸漬時間: 30 min 分 (3) Simply leave switch itself inside water chamber. スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。 (4) Water drops shall be removed. 水滴は取り除く。	effects the functions	ration of water which	
9. End		八性能	T	44 14	
9.1	Items 項目 Operating life 動作寿命	Test conditions 試験条件 Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 Depression 押圧力: 7 N 16 VDC 50 mA resistive load 抵抗負荷 Rate of operation 動作速度: 2 to 3 operations per s 回ノ秒 Cycles of operation 動作回数: 250,000 oycles 回	10 MΩ Min. Bounce パウンス(Ite ON Bounce: 20 ms it OFF bounce: 20 ms it Operating force 作製 <u>±30</u> % of initial 初期確に対して Item 6.3 (tem 7.2	養触抵抗(Itèm 6.1): 絶縁抵抗(Itèm 6.2): m 6.4): dax. Max. i力(Itèm 7.1):	
9.2	Vibration resistance 耐 援 性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: _10 ~ _55 Hz (2)Total amplitude 全振幅: _1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10 -55 -10 Hz Approx _1 min 約 1 分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引援動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction 振動の方向 of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: _2 h each (6 h in total) 各 _2 時間 (計 6 時間)	Item 5.1 Item 7.1 Item 7.2		



DOCUMENT No. KSU-601	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/7

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2, Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual)equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。 したがいまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

A4. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to PWBoard process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance, 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.

 はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

 当スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れがありますので
 十分にご注意下さい。
- B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- B5. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care.

 When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem.

ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

- B6. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design(switch layout) 機構設計
- D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us. プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。
- D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move. ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

DOCUMENT No.	SPECIFICATIONS	PAGE
KSU-601	仕 株	6/7

D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。 検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

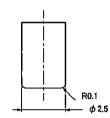
スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。(ストッパー強度参照)

D7. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

- D8. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D9. Please avoid designing keytop to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact applied to switch body. セットキートップがセット筐体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因となります。
- D10. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB. 基板がたわむような場所への設置はお避け下さい。
- D11.This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior colsultation with us is also needed. 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。
- D12. The inclination of the striking part shall be within 3. 打鍵部の傾斜は、3度以内に設定して下さい。
- D13. Shape of keying tip: 打鍵部先端形状

It is recommended that the tip of the keying section is to be ϕ 2.5 flat (refer to the right figure). Also, ABS or PC resign is recommended for its material,



E. Using environment 使用環境

E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
 - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - •For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

•When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.

シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが 発生します とSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand.
 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- E4 Please be noted that water drops may penetrate into inside of switch, in case switch is operated and/or soaked for a long time under the condition that water drops remain on the switch body and terminals. In such case, it may cause corrosion.
 製品に水滴が付着した状態のまま、動作もしくは放置された場合、スイッチ内部へ水滴が侵入し腐食などが発生しますのでご注意下さい。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.
 製品は納入形態のまま常温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。
- F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管し、すみやかにご使用下さい。

- F3. Do not stack too many switches for strafe. 過剰な積み重ねは行わないで下さい。
- F4. Key-switches shall be kept as released position, when they are stored. スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。

DCUMENT No. KSU-601	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 7/7
		30¢ DD (T 43¢ 30°	
本仕様書は発行日より1 st . Please understand that th	e specifications other than	ssued, if you don't return it or don't place an order. に発注の無い場合は、無効とさせていただきます。 electric and mechanical characteristics and outside dim につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が存	
can catch fire, or take me	asures to preclude catching 8等の燃焼グレードはUL規	oduct is "94HB" by the UL Standard (slow burning). The ; fire. 格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております	•
requiring higher safety, we whole system by introduci スイッチの品質には万全を	would like you to verify in ng the fail-safe design, i.e. に 尽くしていますが故障モード	advance what effects your module would receive in case a protection network.	安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故
you must take certain pr	otective measures, such as	ch fire. If you think that the product may be used beyond a protective circuit to shut down the current. 「ので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超れ	d the rating due to some abnormal conditions, える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策を
	く or registered trademark o 電気株式会社の商標もしく/	f ALPS ELECTRIC CO.,LTD よ登録商標です。	

